CLIPPEDIMAGE= JP406340500A

PAT-NO: JP406340500A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06340500 A

TITLE: RECRYSTALLIZATION METHOD BY IRRADIATION WITH NEUTRAL

PARTICLE BEAM

PUBN-DATE: December 13, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

ASAKAWA, TOSHIBUMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY KK NIYUURARU SYST N/A

APPL-NO: JP03326699

APPL-DATE: November 15, 1991

INT-CL_(IPC): C30B030/00; H01L021/20

ABSTRACT:

PURPOSE: To form a single crystal film by irradiating an amorphous thin film with the beam of a low-energy inert gas, low-activity neutral atom or neutral atom at a specified temp. from the direction vertical to plural different closest- packed crystal faces.

CONSTITUTION: A silane is decomposed to deposit amorphous Si 2 on a quartz substrate 1 by plasma CVD. The substrate 1 is then heated by a heater 7 and kept at a temp. where the amorphous Si 2 is not crystallized. An inert gas such as Ar is introduced into an ion source 3 from a duct 4 to form an ion beam by an electron beam in the source, the ion beam is collided with a reflex plate 5 at an incident angle of 45°, reflected twice, discharged as a neutral Ar atom current and projected on the amorphous Si 2 face of the substrate 1 through a collimator 6. The amorphous Si 2 is irradiated from the direction vertical to ≥2 different closest-packed crystal faces, hence the Si is crystallized, and a single crystal film having a specified crystal orientation is obtained.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO

DERWENT-ACC-NO: 1995-063756

DERWENT-WEEK: 200146

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Recrystallisation of an amorphous thin film - by beam irradiation of neural particles e.g. low energy inert gas or neutral mols

PATENT-ASSIGNEE: NEURAL SYSTEMS KK[NEURN]

PRIORITY-DATA: 1991JP-0326699 (November 15, 1991)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE		LANGUAG	E PAC	SES MAIN-IPC
JP 3194608 B2	July 30, 2001	·	N/A	004	C30B 030/00
JP 06340500 A	December 13,	1994	N/A	004	C30B 030/00

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTO	OR APPL-NO	APPL-DATE
JP 3194608B2	N/A	1991JP-0326699	November 15, 1991
JP 3194608B2	Previous Publ.	JP 6340500	N/A
JP 06340500A	N/A	1991JP-0326699	November 15, 1991

INT-CL (IPC): C30B030/00; H01L021/20

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 06340500A

BASIC-ABSTRACT: Recrystallisation by beam irradiation of neutral particles comprises (a) forming an amorphous thin film formed of predetermined materials on a substrate; (b) to convert the thin film into a single crystal film having a desired crystal orientation, irradiating inert gas having comparatively low energy, a neutral gas atom having low activity, or beams of neutral mols. from the vertical direction at a high temp. below the temp. not providing crystallisation to the predetermined materials in at leaSt two different most dense crystal planes in the crystal orientation.

The use of irradiation provides at least the vicinity of the film with a desired crystal orientation. The crystal is grown toward the inside of the crystal to recrystallise the whole film in its thickness direction.

USE/ADVANTAGE - Used to recrystallise an amorphous thin film. Use of irradiation readily forms a thin film of a semiconductor used for a thin film transistor for liq. crystal display or a thin film of a single crystal used for a three-dimensional LSI without increasing the temp. of a substrate.

11/16/2001, EAST Version: 1.02.0008

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/0

TITLE-TERMS:
RECRYSTALLISATION AMORPHOUS THIN FILM BEAM IRRADIATE NEURAL
PARTICLE LOW ENERGY
INERT GAS NEUTRAL MOLECULAR

DERWENT-CLASS: L03 U11

CPI-CODES: L04-C03; L04-C04;

EPI-CODES: U11-C03B; U11-C03J1;

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1995-028283.
Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1995-050644

11/16/2001, EAST Version: 1.02.0008

(19)日本国特新庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平6-340500

(43)公開日 平成6年(1994)12月13日

(51) Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

C30B 30/00

8216-4G

H01L 21/20

8122-4M

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平3-326699

(71)出願人 591276086

株式会社ニューラルシステムズ

(22)出顧日 平成3年(1991)11月15日 東京都新宿区市谷左内町21-8 南沢ピル

2 F

(72)発明者 浅川 俊文

神奈川県大和市つきみ野6-9-25

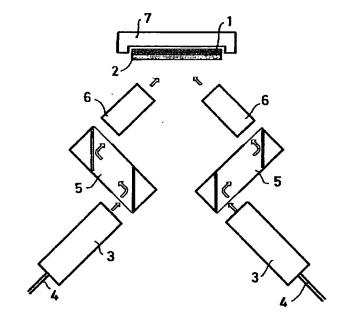
(74)代理人 弁理士 吉田 茂明 (外2名)

(54) 【発明の名称】 中性粒子のビーム照射による再結晶化方法

(57)【要約】

【目的】 アモルファス薄膜にその厚さ方向に効率的に 結晶化する。

【構成】 基板1面上に既に形成されている所定の物質 のアモルファス薄膜2に、該物質の2つ以上の相い異な る最稠密の結晶面に垂直な方向から比較的低エネルギー の中性原子ビームを照射する。この照射により少なくて も膜の表面近傍は所望の結晶方位となり、更に、この結 晶8は内部に向かって成長し膜の厚さ方向全部が結晶化 する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に所定の物質のアモルファス薄膜 を形成してから、該物質膜を所望の結晶方位を持った単 結晶膜に変換する為、該物質の結晶化の起こらない温度 以下の高温で前記結晶方位における2つ以上の相い異な る最稠密結晶面に垂直な方向から比較的低いエネルギー の不活性ガス、或いは活性度の低いガスの中性原子、或 いは中性分子のビームを照射することを特徴とする中性 粒子のビーム照射による再結晶化方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は液晶表示の薄膜トランジ スタに使用する半導体薄膜、3次元LSIに使用する単 結晶薄膜等の製造に好適な中性粒子のビーム照射による 再結晶化方法に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、多結晶半導体薄膜、アモルファス 半導体薄膜の単結晶化には溶融再結晶化法と、横方向固 相エピタキシー法が使用されて来た。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】前者の方法によれば一 般に高融点物質の場合、基板に大きい熱歪みが発生し、 利用しようとする物質の物理的、電気的特性が害なわれ る。又溶融には電子ビーム、或いはレーザービームを使 用し、基板が全面を走査する方式を使用しているので、 非常に長い時間と大きいコストがかかる。

【0004】又、後者の方法によれば、基板の物質の結 晶方法に左右され易く、成長速度も遅く、10ミクロン 程度の成長に10時間以上を必要とし、成長がある程度 きい結晶粒が得がたい。

【0005】そしていずれの場合も、種結晶を多結晶 膜、或いはアモルファス膜に接触さす必要があり、結晶 の成長も横方向である為、結晶成長距離が長くなり、成 長途中で各種の障害が入る。例えば、基板がガラスの様 なアモルファス状の材料の場合には格子に規則性が無い ので、この不規則性が単結晶の成長に影響し、粒形は大 きいが多結晶が成長してしまう。

【0006】このように横方向固相エピタキシーの場 合、大きい結晶を得る為には長時間を要することは前に 40 述べたが、その改善方法として、膜の縦方向の成長を利 用し、成長距離を短くし、これによって成長時間を短く する試みもなされた。

【0007】即ち多結晶薄膜、或いはアモルファス薄膜 の全面に種結晶を接触させて縦方向に固相エピタキシー 成長をさす方法が試みられたが部分的に種結晶とアモル ファス膜が接触し、この部分から横方向エピタキシー成 長が起こるだけであった。

【0008】更に、種結晶と成長した単結晶膜とが接着

無理に離すと、時によっては成長した膜が基板から剥離 し種結晶側に付着してしまう。

2

【0009】そこで発明者は固相エピタキシーの縦方向 成長方法において、物理的な種結晶を使用すると成長し た単結晶薄膜と種結晶が接着し分離することが困難にな るので、物理的な種結晶の替わりに仮想的な大面積の種 結晶を用い、種結晶が全面に密着したと同じ効果があ り、同時に成長が終わった時点では単結晶表面に物理的 には何も付着していないと言う様な仮想種結晶を得るよ 10 うにすればよいことを見い出した。

【0010】本発明は、前述の種々の問題点を解消し、 基板面上に既に形成されている所定の物質のアモルファ ス薄膜に、所望の結晶方位を持つようにその厚さ方向に 効率的に結晶化する再結晶化方法を提供することを目的 とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】この目的を達成すべく本 発明は、基板上に所定の物質のアモルファス薄膜を形成 してから、該物質膜を所望の結晶方位を持った単結晶膜 20 に変換する為、該物質の結晶化の起こらない温度以下の 高温で前記結晶方位における2つ以上の相い異なる最稠 密結晶面に垂直な方向から比較的低いエネルギーの不活 性ガス、或いは活性度の低いガスの中性原子のビームを 照射することを特徴とする。

[0012]

【作用】基板面上に既に形成されている所定の物質のア モルファス薄膜に、該物質の結晶化の起こらない温度以 下の高温で該物質の所望の結晶方位における2つ以上の 相い異なる最稠密結晶面に垂直な方向から比較的低エネ 進行すると格子欠陥が発生し単結晶の成長が止まり、大 30 ルギーの不活性ガス或いは活性度の低いガスの中性原子 ビームを照射すると、この照射により少なくても膜の表 面近傍は所望の結晶方位となり、更にこの結晶は内部に 向かって成長し膜の厚さ方向全部が結晶化する。

[0013]

【実施例】本発明の1実施例を図面に従って説明する。 【0014】1は石英基板で、2はプラズマCVD法に より積んだアモルファスシリコンを示し、該アモルファ スシリコン2の厚みは約2000オグストロームであ

【0015】3はケージ型イオンソースを示し、該イオ ンソース3は、導管4からアルゴンガスを導入し、該イ オンソース3の内部で電子線によってイオン化しプラズ マにして、引き出し電極でアルゴンイオンのみを取り出 し、イオンビームを作るようにしている。そして該ケー ジ型イオンソース3の直径は10㎝で、アルゴンイオン を200ボルト~600ボルトに加速することが出来、 その電流密度は1~9 m/cm² である。

【0016】5は反射減速板、6はコリメータを示し、 該反射減速板5は、直径15cmの(1,0,0)面のシ 6は、中性原子流で衝撃されスパッターされても異種の原子が基板に到達しないように図2(c)の如くアルミニューム板6aの両面にシリコン6bが蒸着されてアルミニュームが露出してない波形と平形のアルミニューム板を図2(b)の如く交互に重ね全体として図2(a)の如く波形と平形のアルミニューム板を30枚重ね合わせ、これらのアルミニューム板の間を通過した原子の流れは±0.5度の範囲の方向が揃えられ荷電粒子が除かれる。尚、7は基板を加熱するヒータで基板温度を600℃まで上げることができる。

【0017】次に上記装置による単結晶化について説明 する。

【0018】先ず、1.5㎜の厚さの石英基板2に、シランをプラズマCVDを使用して分解し、アモルファスシリコンを折出させたものを基板2に装着する。そして加熱ヒータ7により基板2は550度の温度に保持する。この温度ではアモルファスシリコンが結晶化することがない。

【0019】次に、導管4からアルゴンガスをイオンソース3に導入して該イオンソース3の内部において前述 20の如くイオンビームを作り、該イオンビームは反射減速 板5に入射角45度で当てられ、これらの反射板で2回 反射された後、中性アルゴン原子流となって出て行き、コリメータ6を通り基板2の面に到達する。

【0020】ここで、一方の中性アルゴン原子流は、基板2の法線に対し35度の角度即ち単結晶の最稠密結晶軸の方向からアモルファスシリコン面を照射すると共に、他方つの中性原子流も法線に対し同様に35度の角度で、両ビームの照射方向が同一平面上に来るような方向からアモルファスシリコン面を照射する。

【0021】その結果第一段階では図3(a)に示す様に表面近傍だけが単結晶8であるが、第二段階ではこの単結晶8が内部に向かって成長し図3(b)の様に膜全体が単結晶8になる。

【0022】発明者の実験によれば、イオンソースの加速電圧が2000ボルト、電流密度が2m/cm²で約20秒間照射したところ照射された中央部はアモルファスシリコン特有の暗茶褐色の色が消滅し、透明の心持ち黄色を帯びた色に変わった。その内、約1cm²の部分をX線、及び指向性のエッチングで調べたところ、(1、

1,0)軸を基板法線方向に持つ単結晶になっていることが判明した。

【0023】結晶方位の決定には、結晶面を二酸化シリコン膜で被覆し、この酸化膜に小さい穴を開け、水酸化カリュームでエッチングし、エッチングピットが六角形であることで、(1,1,0)軸を持った単結晶であることを確認した。

【0024】尚、前述した物質の結晶化の起こらない温 度以下の高温で、結晶方位における2つ以上の相い異な は以下の理由による。

【0025】即ち、基板面上に既に形成されている所望のアモルファス薄膜は、結晶化温度の直下では結晶化は起こらないが、非常に不安定で、何らかの擾乱が与えられると結晶化が始まり、連鎖反応的に進行する。この温度で、比較的低エネルギー、例えば、数十電子ボルトのイオンビーム、或いは中性原子ビームを一方向より照射すると、表面近傍では、この照射方向に垂直な面を最稠密結晶面とする多結晶化が進行する。これはBravaisの10法則として知られている。

4

【0026】単結晶を得る為に、該物質の結晶状態に於る相い異なる2つ以上の最稠密結晶面に垂直な方向から 照射すると、結晶化時の照射方向を軸とする結晶の回転 の自由度は消滅し、一義的に結晶方位が定まり所望の結 晶方位を持った結晶が得られる。

【0027】この場合、帯電粒子ビームを使用すると、 粒子間の静電気による反発力の為、ビームが広がり指向 性が無くなったり、絶縁基板を使用したり、物質の抵抗 率が大きい場合には膜面に電荷が蓄積し、蓄積電荷の反 発力の為、ビームはある量以上は膜面に到達しなくな る。然し、中性原子ビームの場合にはこの様な反発力を 受けず、平行ビームが膜面に到達し、結晶化がスムーズ に進行する。

【0028】尚、照射するビームとして例えばN2の如く中性分子ビームを用いてもよい。

[0029]

【発明の効果】このように本発明によると基板面上に既に形成されている所定の物質のアモルファス薄膜に、該物質の結晶化の起こらない温度以下の高温で該物質の結晶方位における2つ以上の相い異なる最稠密結晶面に垂直な方向から比較的低エネルギーの中性原子ビームを照射するようにしたので、液晶表示の薄膜トランジスタに使用する半導体薄膜、或いは3次元LSIに使用する単結晶薄膜等の広範囲のものを基板の温度をそれ程上げることなく容易に得ることができ、更に従来公知の金属蒸着膜によれば一般に空格子点が多くて膜の質が悪く、電子回路の配線に使用した時、マイグレーション現象を起こし、断線することが多いが、本発明によればこのような障害を防止することが可能である効果を有する。

40 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例の装置の説明図である。

【図2(a)】コリメータの構造を示す斜視図である。

【図2(b)】その1部の拡大斜視図である。

【図2(c)】更にその1部の拡大斜視図である。

【図3(a)】イオンビーム照射開始の状態の膜の拡大 断面図である。

【図3(b)】イオンビーム照射後の状態の膜の拡大断面図である。

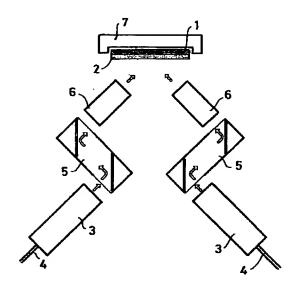
【符号の説明】

- 2 アモルファス薄膜
- 3 イオンソース
- 5 反射减速板

6 コリメータ

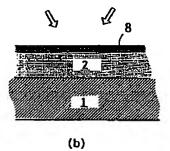
7 ヒータ

【図1】

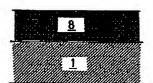




(a)



S.



【図2】

6

